SCHOTTKY BARRIER DIODE

Publication number: JP56126979

Publication date: 1981-

1981-10-05

Inventor:

MOROSHIMA HEIJI; KUWATANI SETSUO

Applicant:

HITACHI LTD

Classification:

- international:

H01L29/872; H01L23/051; H01L29/47; H01L29/66;

H01L23/02; H01L29/40; (IPC1-7): H01L29/48;

H01L29/91

- European:

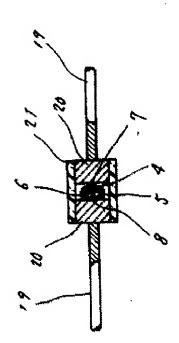
H01L23/051

Application number: JP19800030404 19800312 Priority number(s): JP19800030404 19800312

Report a data error here

Abstract of **JP56126979**

PURPOSE:To obtain a small-sized Schottky barrier diode inexpensively by manufacturing it in a double heat sink structure by employing glass having a melting point lower than 500 deg.C. CONSTITUTION:A schottky barrier element 4 in which a metallic film 6 is formed on one surface of a substrate 5, a bump electrode 7 is formed on the film 6, and an electrode is formed on the back surface of the substrate 5, is interposed between the end faces of the end Dumet wire 20 of a pair of leads 19. The Dumet wire 20 and the element 4 are molten with a glass tube 21 made of glass having a meltint point lower than 500 deg.C and airtightly sealed. Such a Schottky barrier diode thus composed has less number of parts and a double heat sink diode structure adapted for a mass production, and accordingly the manufacturing cost can be reduced. Since the glass tube is small, the diode can be reduced in size and also be mounted with narrow space.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(1) 日本国特許庁 (JP)

⑩特許出額公開

⑩公開特許公報(A)

昭56—126979

f)Int. Cl.³
H 01 L 29/91
29/48

識別記号

庁内整理番号 6749—5 F 7638—5 F ❸公開 昭和56年(1981)10月5日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

⑤ショットキーダイオード

②特 顧 昭55-30404

②出 願昭55(1980)3月12日

⑩発 明 者 諸島平治

山梨県中巨摩郡竜王町西八幡 (無番地)株式会社日立製作所 武蔵工場甲府分工場内 ⑩発 明 者 桑谷節夫

山梨県中巨摩郡竜王町西八幡 (無番地)株式会社日立製作所 武蔵工場甲府分工場内

⑪出 願 人 株式会社日立製作所・

東京都千代田区丸の内1丁目5

番1号

個代 理 人 弁理士 薄田利幸

明 細 書

発明の名称 ショットキーダイオード 特許請求の範囲

1. 1対の細長リードの離節間にシェットキーパリア案子をそれぞれ電極を介するようにして挟持するとともに、溶験温度が500でよりも低い低 版点ガラスからなるガラス管によって前転シェットキーパリア案子をよびリードとの接合部を気管 對止してなるシェットキーダイオード。

2. 前能ガラス智は Pb O - B, O, 系のガラスからなるとともに、ショットキーパリアはシリコンとチョンとによって形成されていることを特象とする特許請求の範囲終し項配載のショットキーダイオード。

発明の詳細な説例

本発明はシェットキーダイオードに製する。

ダイオードのパッケージ形態(對止形態)の一つに、附品点数が少なくかつ對止が容易で多量生産 に適するものとして、第1回に示すようなダブルヒートシンク・ダイオードが知られている。と

れは、細長の一対の金属からなるリード1の領面間にダイオード業子2をその電極を介して挟持するとともにダイオード業子2をよびリード1との接合部をもガラス管3で溶散して気密對止した構造となっていて、對止は650で前後で行なっている。また、ガラス管はたとえば外径1.8 mm [®] 長さ4 mmと小型である。

一方、ショットキーパリア素子 4 は第2 図に示すように、シリコンからなる基板 5 の上面中央に全属被災 6 を有し、全観とシリコンとの間にシェットキーパリアを形成する構造となっている。また、会異被談 6 の上面には半田あるいは銀等からなるパンプ電極7 が形成されている。また、基板5 の下面にも他の電極8 が半田あるいは銀によって形成されている。なか、基板5 の上面は熱軟災9 で被われ保護されている。

とのようなショットキーパリア来子もにおいて、 金属被験としてチタンを用い、チタンとシリコン ンとの間にショットキーパリア(ダ_B)を形成した ものは、第3回に示すように、500℃前後にな

るとショットャーパリア(φB) は急激に増大し、 起刃向特性(lp-Vp特性)において縦方向電流 ir が 1 桁程能小さくなってしまり。とのため、 シェットキーパリア栄子4は、650でもの高温 で封止するダブルヒートシンク構造には適用でき ない。そこで、ショットヤーダイオードは従来籍 4 図(a)~(c)で示すような組立形能で對止を行なっ ている。てなわち、同図側で示すように一本の金 胸からなる細長v.リード10の一端に倒板からな る台板11を固定するとともに、ガラスのピード 12を台板11からわずかに離したリード位盤に 裕和する。その後、円筒状のガラス智13の一端 配を前駅ピード12に挿入し、同図(b)に示すよう に裕滑する。その後、ダイオード菓子14および 先端に破ばね接続片15を終接固定した細長金属 リード16を用意し、これを順次ガラス管13内 に入れる。また、リード16にもガラスからなる ビード17が裕治されている。 その後、瞬り一ド 10,16間に所定の圧力を加えながらビード17 を形かし。同図(C)で示すようにガラス体18で気

からなる書板もの一面にチメンからなる余編皮膜 6を有し、金属被膜6上に銀からなるパンプ電機 7を散け、碁板5の製面に銀からなる電像8を数 はたシェットキーパリア案子ずを、金属からなる 細長の1対のリード19の先編ジュメット級部 20の輪面削に挟持した構造となっている。また、 ジュメット観節20およびシェットキーパリア虫 子 4 配分 Pbの - Be U, 系の触点が 5 0 0 ℃ よりも 低い低胀点ガラスからなるガラス質21によって 能着され、気密封止されている。なお、組立にお いては、1対のリード19の韓面間にショットキ ーパリア米子4を挟むとともに、両ジュメット級 21を挿し込んだ後、シェットキーバリア案子4 のショットキーパリアが姿動しない低温度で加略 して對止する。

このような契加例のショットキーダイオードは 部品点数が少なく、多重生態に適したダブルヒー トシング・タイオード構造となることから、製造 コストが安価となる。また、ガラス智も小さいた 密封止をする。このような作り方、あるいは構造 によれば、影響部はダイオード米子 1 4 から艇れ かつ、局所加熱ですむことから、ショットキーパ リア素子はその特性を変動してしまうことはない。

しかし、このようなショットキーダイオード19 は、 部品点数が多いことと、 溶射作業が多いこと から製造コストが高い欠点がある。また、ダイオード米子からガラス体の蝶部を解すため、 対止部 全体の寸法が大きい(たとえば、 ガラス体は外径 が 8.0 ^の軸、 長さが 8 軸となる。)軽点がある。 したかって、 不発明の目的は小型で安価なショ

したがって、不発明の目的は小型で安価なショ ットキーダイオードを提供することにある。

このような目的を達成するために本発明は、触点が500℃よりも低いガラスを用いてショットキーダイオードをダブルヒートシンク構造で製造するものである。

以下、図面に示す実施例により本発明を説明する。

第5型は本発明の一実施例によるショットキー ダイオードを示す。同型に示すように、シリコン

め、従来構造のショットキーダイオードよりも小型化でき、実装スペースも狭くできる。

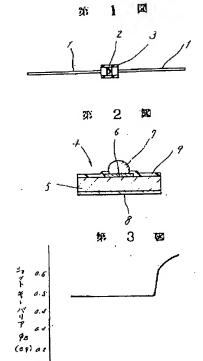
なか、本発明は前配実施例に限定されない。 以上のように、本発明によれば、小型で安値な ショットキーダイオードを得ることができる。 幽園の健単な説明

第1回は従来のダブルヒートシンク・ダイオードの断面図、報2回は従来のショットキーパリア 果子の断面図、額3回は同じくショットキーパリア 男子の断面図、額3回は同じくショットキーパリ ア特性を示すグラフ、第4回(2)~(c)は従来のショットキーダイオードの組立例を示す断面図、解5 回は不発明の一央施例によるショットキーダイオードの一部を示す断面図である。

1…リード、2…ダイオード案子、3…ガラス管、4…ショットキーパリア業子、5…益板、6…金属被験、7…パンプ電優、8…値板、9… 絶縁段、10…リード、11…台板、12…ピード、13…ガラス管、14…ダイオード案子、15…板ばね接続片、16…リード、17…ピード、18…ガラス体、19…リード、20…ジュ

メット級和、21…ガラス質。

代理人 并超士 海 田 利 繁富



100 200 200 300 500 500 AR(°C)

